

TDS:EMIC

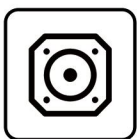
拓 電 半 導 體

自主封測 品質把控 售後保障

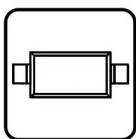
WEB | WWW.TDSEMIC.COM



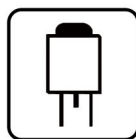
電源管理



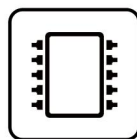
顯示驅動



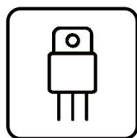
二三極管



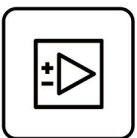
LDO穩壓器



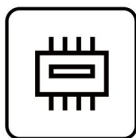
觸摸芯片



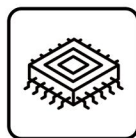
MOS管



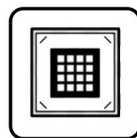
運算放大器



存儲芯片



MCU



串口通信

HTM1639R-TD

產品規格說明書

HTM1629系列&HTM1638&HTM1639 4线或3线串口键盘扫描LED驱动专用电路

产品说明书

版本说明:

版本	发行时间	初始版本/改动内容
V01	2024/10/20	初始版本

目录

1、概述.....	3
1.1、芯片型号功能介绍：.....	3
2、引脚排列图及引脚说明.....	4
2.1、引脚排列图.....	4
2.2、引脚说明.....	6
3、电特性.....	7
3.1、极限参数.....	7
3.2、推荐使用条件.....	7
3.3.1、直流参数.....	7
3.3.2、交流参数1.....	8
3.3.3、交流参数2.....	8
4、温漂曲线图.....	9
5、功能介绍.....	9
5.1、显示寄存器地址.....	9
5.2、键扫描和键扫描数据寄存器.....	11
5.2.1、键扫描矩阵.....	11
5.2.2、键扫描数据储存地址.....	12
5.2.4、组合按键.....	13
5.3、指令介绍.....	14
5.3.2、地址设定.....	15
5.4.1、写数据.....	16
5.4.2、读数据.....	16
5.5.1、地址增加模式通信时序.....	16
5.5.2、固定地址模式通信时序.....	16
6、典型应用线路图（以HTM1629F为例，其余类似）.....	
18 6.1、驱动共阴数码管.....	19
6.2、驱动共阳数码管.....	19
7、封装尺寸与外形图.....	20
7.1、SOP24（300mil）外形图与封装尺寸.....	20
7.2、SSOP24（150mil）外形图与封装尺寸.....	21
7.3、SOP28（300mil）外形图与封装尺寸.....	22
7.4、SSOP28（150mil）外形图与封装尺寸.....	23
7.5、SOP32 外形图与封装尺寸.....	24
7.6、LQFP44 外形图与封装尺寸.....	25
使用权声明.....	26

1、概述

HTM1638、HTM1639、HTM1629系列是一款串口共阴极最大16段8位带8*4位键盘扫描的LED驱动控制专用电路，内置键盘扫描接口，MCU数字接口、数据锁存器、LED驱动等电路，广泛适用于各种LED面板场合。

其主要特点如下：

- ◆ 内置显示RAM
- ◆ 工作电压：2.8V~5.5V
- ◆ 显示模式最大16 段 8 位
- ◆ 扫描按键矩阵最大8*4
- ◆ 显示辉度8级软件可调
- ◆ 四线（CLK，STB，DIN，DOUT）或者三线（CLK，STB，DIO）串行接口
- ◆ 内置 RC 振荡
- ◆ 封装形式：SOP24、SSOP24、SOP28、SSOP28、SOP32、LQFP44

应用领域：

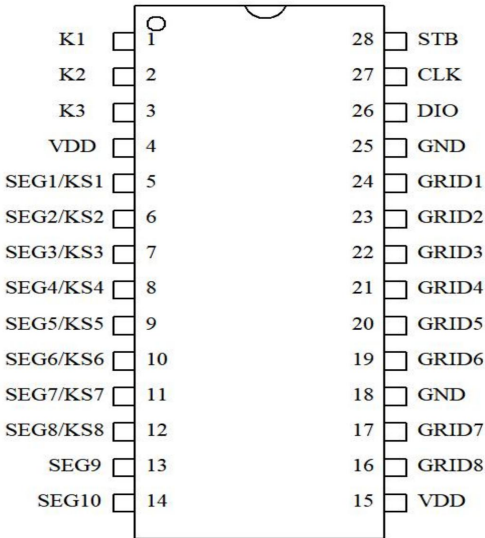
LED显示面板场合，例如微波炉，电磁炉，热水器等家电产品。

1.1、芯片型号功能介绍：

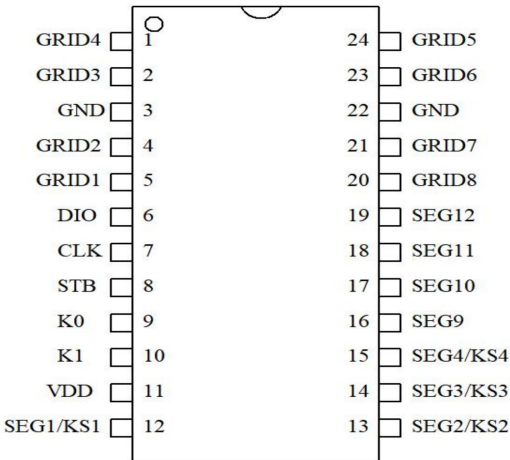
型号	驱动点数	按键数	通讯方式	封装
HTM1629A	16SEG*8GRID	无	3线 CLK/STB/DIO	SOP32
HTM1629B	14SEG*8GRID	8*2	3线 CLK/STB/DIO	SOP32
HTM1629C	15SEG*8GRID	8*1	3线 CLK/STB/DIO	SOP32
HTM1629D	12SEG*8GRID	8*4	3线 CLK/STB/DIO	SOP32
HTM1629E	16SEG*8GRID	8*4	3线 CLK/STB/DIO	LQFP44
HTM1629F	16SEG*8GRID	8*4	4线CLK/STB/DIN/DOUT	LQFP44
HTM1638	10SEG*8GRID	8*3	3线 CLK/STB/DIO	SOP28/SSOP28
HTM1639	8SEG*8GRID	4*2	3线 CLK/STB/DIO	SOP24/SSOP24

2、引脚排列图及引脚说明

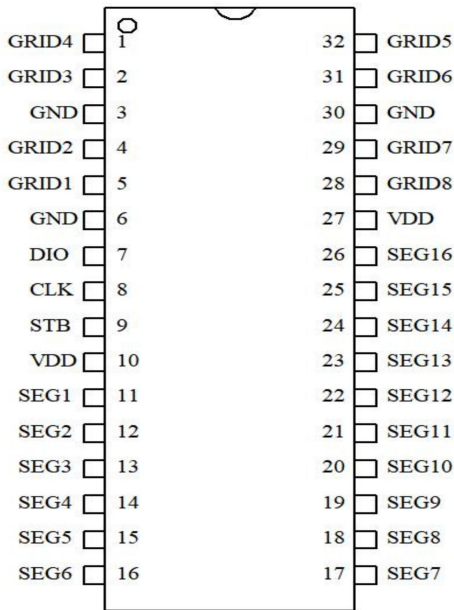
2.1、引脚排列图



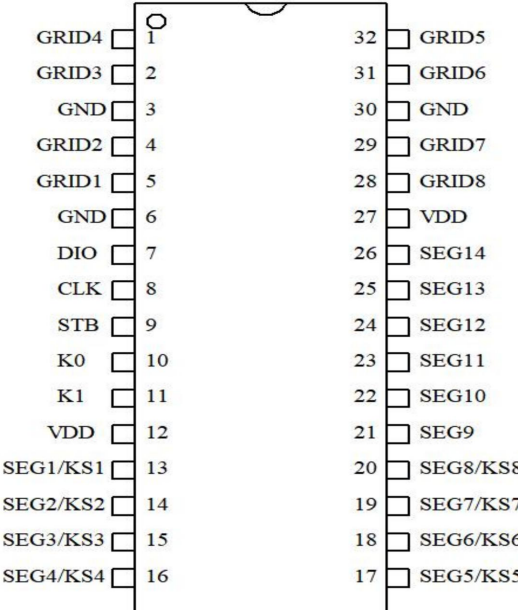
HTM1638
28SOP/SSOP



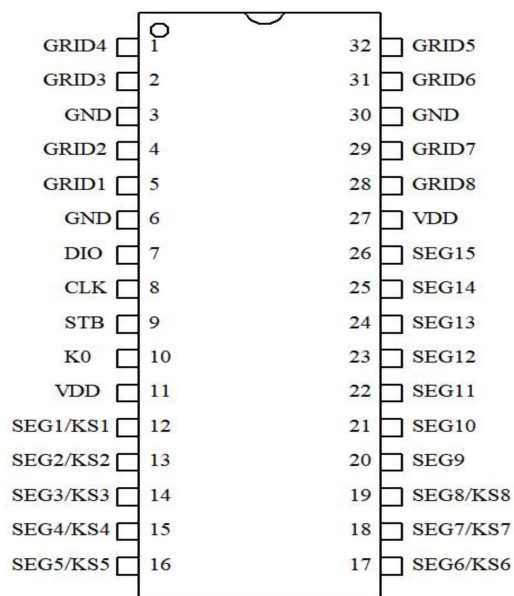
HTM1639
24SOP/SSOP



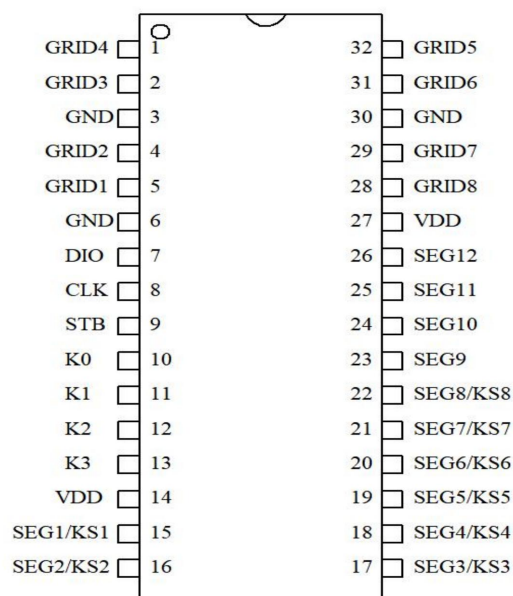
HTM1629A
32SOP



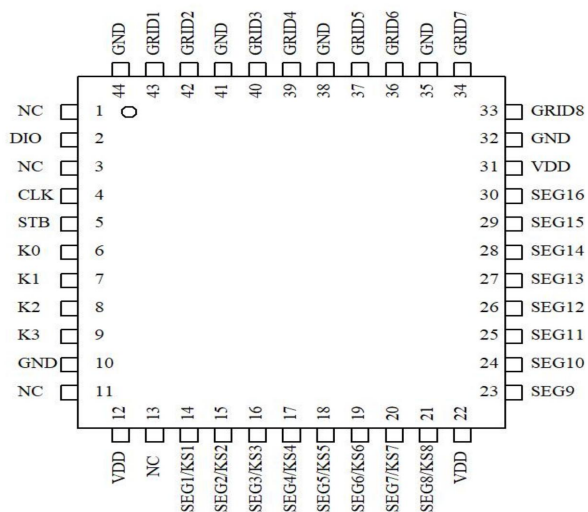
HTM1629B
32SOP



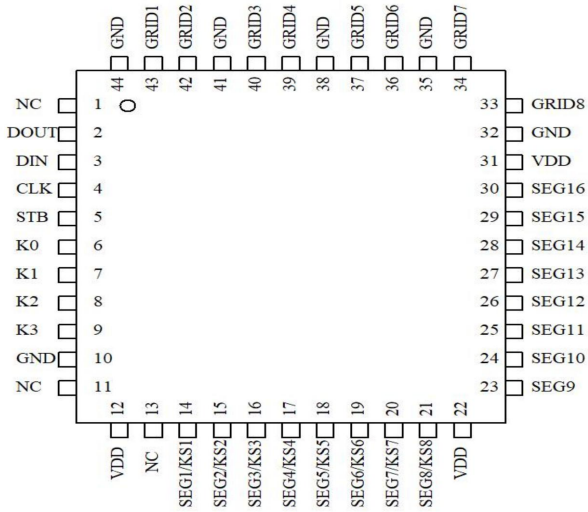
HTM1629C
32SOP



HTM1629D
32SOP



HTM1629E
44LQFP



HTM1629F
44LQFP

2.2、引脚说明

符 号	I/O	功能
NC	—	悬空
DOUT (HTM1629F)	O	数据输出口，N 管开漏输出
DIN (HTM1629F)	I	数据输入口
DIO (HTM1638/HTM1639/ HTM1629A/B/C/D/E)	I/O	数据输入口/输出口
CLK	I	时钟口
STB	I	片选口
K0~K3	I	按键输入口，内置下拉电阻
GND	—	地
VDD	—	电源
SEG1/KS1	O	段输出/按键扫描输出，P 管开漏输出
SEG2/KS2	O	段输出/按键扫描输出，P 管开漏输出
SEG3/KS3	O	段输出/按键扫描输出，P 管开漏输出
SEG4/KS4	O	段输出/按键扫描输出，P 管开漏输出
SEG5/KS5	O	段输出/按键扫描输出，P 管开漏输出
SEG6/KS6	O	段输出/按键扫描输出，P 管开漏输出
SEG7/KS7	O	段输出/按键扫描输出，P 管开漏输出
SEG8/KS8	O	段输出/按键扫描输出，P 管开漏输出
SEG9	O	段输出，P 管开漏输出
SEG10	O	段输出，P 管开漏输出
SEG11	O	段输出，P 管开漏输出
SEG12	O	段输出，P 管开漏输出
SEG13	O	段输出，P 管开漏输出
SEG14	O	段输出，P 管开漏输出
SEG15	O	段输出，P 管开漏输出
SEG16	O	段输出，P 管开漏输出
GRID8	O	位输出，N 管开漏输出
GRID7	O	位输出，N 管开漏输出
GRID6	O	位输出，N 管开漏输出
GRID5	O	位输出，N 管开漏输出
GRID4	O	位输出，N 管开漏输出
GRID3	O	位输出，N 管开漏输出
GRID2	O	位输出，N 管开漏输出
GRID1	O	位输出，N 管开漏输出

3、电特性

3.1、极限参数

(除非有特殊说明, 否则 $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$, $GND=0V$)

参 数 名 称	符 号	条 件	额 定 值	单 位
电源电压	VDD	—	-0.5~+7.0	V
逻辑输入电压	VIN	—	-0.5~VDD+0.5	V
输出高电平驱动 (SEG)	I _{O1}	—	-50	mA
输出低电平驱动 (GRID)	I _{O2}	—	+150	mA
工作温度	T _{amb}	—	-40~+85	°C
储存温度	T _{stg}	—	-65~+150	°C
ESD静电 (HBM)	—	—	±4500	V

3.2、推荐使用条件

参 数 名 称	符 号	最小	典型	最大	单 位
逻辑电源电压	VDD	2.8	5	5.5	V
高电平输入电压	T _{IH}	0.7VDD	—	VDD	V
低电平输入电压	T _{IL}	0	—	0.2VDD	V

3.3、电气特性

3.3.1、直流参数

(除非有特殊说明, 否则 VDD=5V, GND=0V)

参 数	符 号	测 试 条 件	最小	典型	最大	单位
输出高电平驱动	I _{OH1}	SEG1~SEG16, V _O =VDD-2V	-20	-25	-40	mA
	I _{OH2}	SEG1~SEG16, V _O =VDD-3V	-20	-30	-50	mA
输出低电平驱动	I _{OL1}	GRID1~GRID8, V _O =0.3V	80	100	—	mA
	I _{DIO}	V _O =0.4V, DOUT	4	8	—	mA
高电平输出电流容许量	I _{TOLSG}	V _O =VDD-3V, SEG1~SEG16	—	—	5	%
输入高电平电压	V _{IH}	CLK、DIN、STB	0.7VDD	—	—	V
输入低电平电压	V _{IL}	CLK、DIN、STB	—	—	0.2VDD	V
滞后电压	V _H	CLK、DIN、STB	—	0.35	—	V
输入漏电流	I _I	VIN=VDD/GND, STB、CLK、DIN	—	—	±1	uA
静态电流	I _{DD}	无负载, VIN=VDD	—	260	—	uA
输入下拉电阻	R _L	K0~K3	—	10	—	kΩ

3.3.2、交流参数1

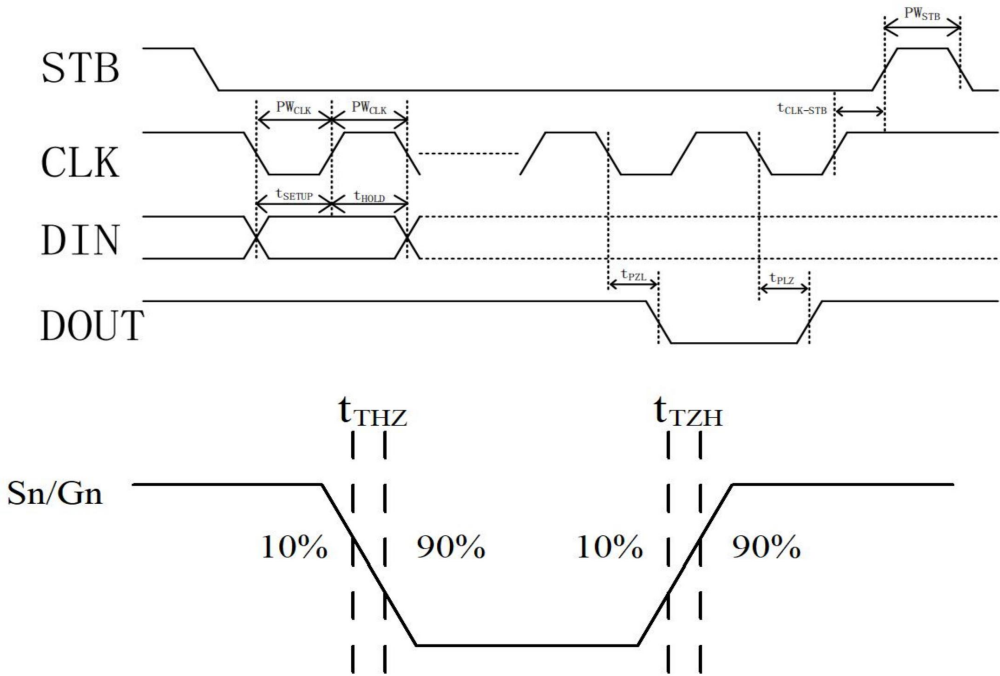
(除非有特殊说明，否则 VDD=4.5~5.5V，GND=0V)

参 数	符 号	测 试 条 件	最小	典型	最大	单位
振荡频率	F _{OSC}	—	—	290	—	kHz
传输延迟时间	t _{PLZ}	CLK→DOUT，C _L =15pF，R _L =10kΩ	—	—	300	ns
	t _{PZL}		—	—	100	ns
上升时间	t _{TZH1}	C _L =300pF SEG1~SEG16 GRID1~GRID8	—	—	2	us
	t _{TZH}		—	—	0.5	us
下降时间	t _{THZ}	C _L =300pF，SEGn、GRIDn	—	—	120	us
最大时钟频率	f _{max}	占空比50%	1	—	—	MHz

3.3.3、交流参数2

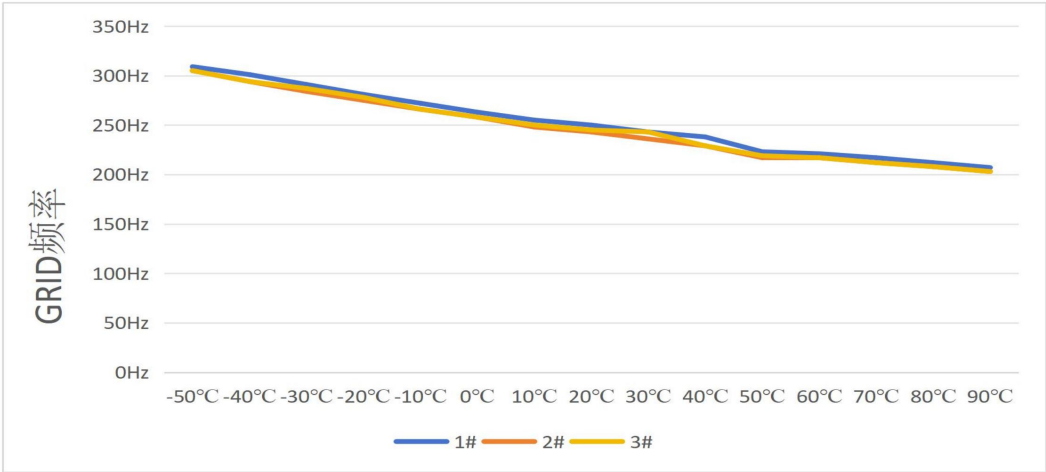
(除非有特殊说明，否则 VDD=4.5~5.5V，GND=0V)

参 数	符 号	测 试 条 件	最小	典型	最大	单位
时钟脉冲宽度	PW _{CLK}	—	400	—	—	ns
选通脉冲宽度	PW _{STB}	—	1	—	—	us
数据建立时间	t _{SETUP}	—	100	—	—	ns
数据保持时间	t _{HOLD}	—	100	—	—	ns
CLK→STB 时间	t _{CLK-SETB}	CLK↑→STB↑	1	—	—	us
等待时间	t _{WAIT}	CLK↑→CLK↓	1	—	—	us



4、温漂曲线图

此系列 LED 驱动 IC 在宽温度范围下特性如下：以 HTM1629A SOP28 的 GRID 扫描频率为例



5、功能介绍

5. 1、显示寄存器地址

HTM1638地址如下：该寄存器存储通过串行接口从外部器件传送到地址

SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6	SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	X	X	X	X	X	X
xxHL (低四位)				xxHU (高四位)				xxHL (低四位)				xxHU (高四位)			
B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
00HL				00HU				01HL				01HU			
02HL				02HU				03HL				03HU			
04HL				04HU				05HL				05HU			
06HL				06HU				07HL				07HU			
08HL				08HU				09HL				09HU			
0AHL				0AHU				0BHL				0BHU			
0CHL				0CHU				0DHL				0DHU			
0EHL				0EHU				0FHL				0FHU			

HTM1639地址如下：

SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	X	X	X	X	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12	X	X	X	X
xxHL (低四位)				xxHU (高四位)				xxHL (低四位)				xxHU (高四位)			
B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
00HL				00HU				01HL				01HU			
02HL				02HU				03HL				03HU			
04HL				04HU				05HL				05HU			
06HL				06HU				07HL				07HU			

08HL	08HU	09HL	09HU	GRID5
0AHL	0AHU	0BHL	0BHU	GRID6
0CHL	0CHU	0DHL	0DHU	GRID7
0EHL	0EHU	0FHL	0FHU	GRID8

HTM1629A/HTM1629E/HTM1629F地址如下：

SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6	SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12	SEG13	SEG14	SEG15	SEG16	
xxHL (低四位)				xxHU (高四位)				xxHL (低四位)				xxHU (高四位)				
B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	
00HL				00HU				01HL				01HU				GRID1
02HL				02HU				03HL				03HU				GRID2
04HL				04HU				05HL				05HU				GRID3
06HL				06HU				07HL				07HU				GRID4
08HL				08HU				09HL				09HU				GRID5
0AHL				0AHU				0BHL				0BHU				GRID6
0CHL				0CHU				0DHL				0DHU				GRID7
0EHL				0EHU				0FHL				0FHU				GRID8

HTM1629B地址如下：

SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6	SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12	SEG13	SEG14	X	X	
xxHL (低四位)				xxHU (高四位)				xxHL (低四位)				xxHU (高四位)				
B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	
00HL				00HU				01HL				01HU				GRID1
02HL				02HU				03HL				03HU				GRID2
04HL				04HU				05HL				05HU				GRID3
06HL				06HU				07HL				07HU				GRID4
08HL				08HU				09HL				09HU				GRID5
0AHL				0AHU				0BHL				0BHU				GRID6
0CHL				0CHU				0DHL				0DHU				GRID7
0EHL				0EHU				0FHL				0FHU				GRID8

HTM1629C地址如下：

SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6	SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12	SEG13	SEG14	SEG15	X	
xxHL (低四位)				xxHU (高四位)				xxHL (低四位)				xxHU (高四位)				
B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	
00HL				00HU				01HL				01HU				GRID1
02HL				02HU				03HL				03HU				GRID2
04HL				04HU				05HL				05HU				GRID3
06HL				06HU				07HL				07HU				GRID4

08HL	08HU	09HL	09HU	GRID5
0AHL	0AHU	0BHL	0BHU	GRID6
0CHL	0CHU	0DHL	0DHU	GRID7
0EHL	0EHU	0FHL	0FHU	GRID8

HTM1629D地址如下：

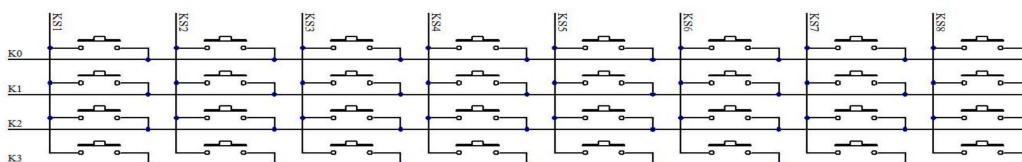
SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6	SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12	X	X	X	X	
xxHL (低四位)				xxHU (高四位)				xxHL (低四位)				xxHU (高四位)				
B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	
00HL				00HU				01HL				01HU				GRID1
02HL				02HU				03HL				03HU				GRID2
04HL				04HU				05HL				05HU				GRID3
06HL				06HU				07HL				07HU				GRID4
08HL				08HU				09HL				09HU				GRID5
0AHL				0AHU				0BHL				0BHU				GRID6
0CHL				0CHU				0DHL				0DHU				GRID7
0EHL				0EHU				0FHL				0FHU				GRID8

注意：在上电完之后，必须先对RAM 进行数据写入(对RAM全部清0)，然后再开显示。

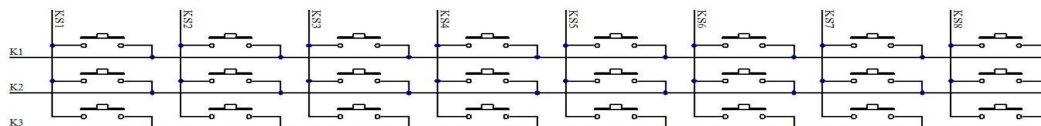
5. 2、键扫描和键扫数据寄存器

5. 2. 1、键扫矩阵

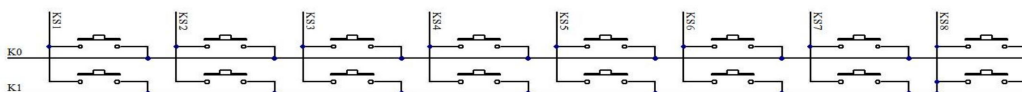
8*4 (HTM1629D、HTM1629E、HTM1629F)



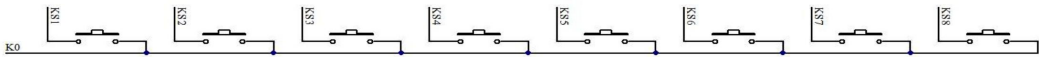
8*3 (HTM1638)



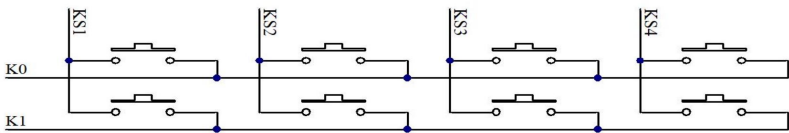
8*2 (HTM1629B)



8*1 (HTM1629C)



4*2 (HTM1639)



5.2.2、键扫数据储存地址

先发读键命令后，开始读取按键数据BYTE1~BYTE4字节，读数据从低位开始输出。芯片K和KS引脚对应的按键按下时，相对应的字节内的Bit位为1。

8*4 (HTM1629D、HTM1629E、HTM1629F)

B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	
K3	K2	K1	K0	K3	K2	K1	K0	
KS1				KS2				BYTE1
KS3				KS4				BYTE2
KS5				KS6				BYTE3
KS7				KS8				BYTE4

8*3 (HTM1638)

B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	
K3	K2	K1	X	K3	K2	K1	X	
KS1				KS2				BYTE1
KS3				KS4				BYTE2
KS5				KS6				BYTE3
KS7				KS8				BYTE4

8*2 (HTM1629B)

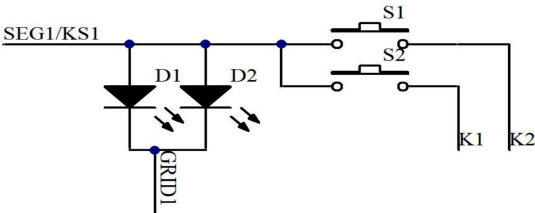
B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	
X	X	K1	K0	X	X	K1	K0	
KS1				KS2				BYTE1
KS3				KS4				BYTE2
KS5				KS6				BYTE3
KS7				KS8				BYTE4

8*1 (HTM1629C)

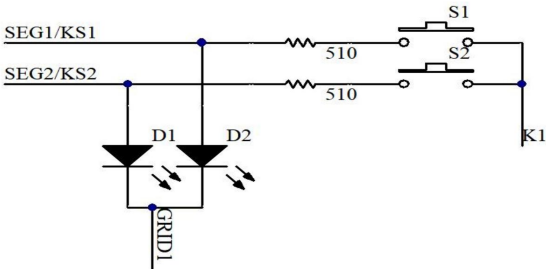
B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	
X	X	X	K0	X	X	X	K0	
KS1				KS2				BYTE1
KS3				KS4				BYTE2
KS5				KS6				BYTE3
KS7				KS8				BYTE4

4*2 (HTM1639)

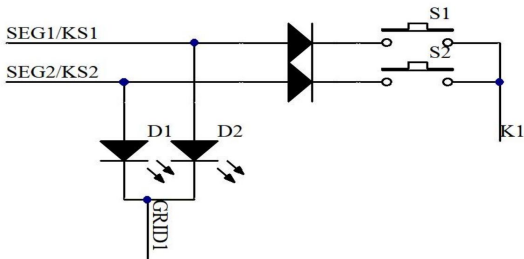
B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	
X	X	K1	K0	X	X	K1	K0	
KS1				KS2				BYTE1
KS3				KS4				BYTE2



2、在 SEG1-SEGn 上面串联电阻，电阻的阻值应选在 510 欧姆，太大造成按键的失效，太小可能不能解决显示干扰的问题，如下图所示：



3、在 SEG1-SEGn上面串联二极管，如下图所示：



5. 3、指令介绍

每次 STB端口由高变低后，从 DIN端口送入电路的第一个字节作为指令输入，第二个字节起作为数据输入。指令中的高两位用来区分不同的指令。

B7	B6	指令
0	1	数据命令设置
1	0	显示控制命令设置
1	1	地址命令设置

如果在指令或数据传输时STB被置为高电平，串行通讯被初始化，并且正在传送的指令或数据无效（之前传送的指令或数据保持有效）。

5. 3. 1、数据设置

该指令用来设置数据写和读，B1和B0不允许设置成01或 11。

MSB				LSB				功 能	说 明
B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0		
0	1			—	—	0	0	读写模式设置	写数据到显示寄存器
0	1			—	—	1	0		读取按键键值

0	1	无关项 写0	—	0	—	—	地址模式设置	地址自加模式
0	1		—	1	—	—		固定地址模式
0	1		0	—	—	—	测试模式设置	普通模式
0	1		1	—	—	—		测试模式(内部使用)

5.3.2、地址设定

该指令用来设置显示寄存器的地址。如果地址设定比0FH高，则数据被忽略，直到有效地址被设定。上电时，地址默认设为00H。

MSB				LSB				显示地址
B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
1	1	无关项 写0		0	0	0	0	00H
1	1			0	0	0	1	01H
1	1			0	0	1	0	02H
1	1			0	0	1	1	03H
1	1			0	1	0	0	04H
1	1			0	1	0	1	05H
1	1			0	1	1	0	06H
1	1			0	1	1	1	07H
1	1			1	0	0	0	08H
1	1			1	0	0	1	09H
1	1			1	0	1	0	0AH
1	1			1	0	1	1	0BH
1	1			1	1	0	0	0CH
1	1			1	1	0	1	0DH
1	1			1	1	1	0	0EH
1	1			1	1	1	1	0FH

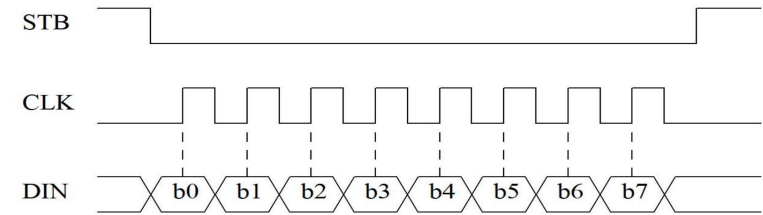
5.3.3、显示控制

MSB				LSB				功 能	说 明
B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0		
1	0	无关项 写0		—	0	0	0	显示亮度设置	设置脉冲宽度为 1/16
1	0			—	0	0	1		设置脉冲宽度为 2/16
1	0			—	0	1	0		设置脉冲宽度为 4/16
1	0			—	0	1	1		设置脉冲宽度为 10/16
1	0			—	1	0	0		设置脉冲宽度为 11/16
1	0			—	1	0	1		设置脉冲宽度为 12/16
1	0			—	1	1	0		设置脉冲宽度为 13/16
1	0			—	1	1	1		设置脉冲宽度为 14/16
1	0			0	—	—	—	显示开关设置	显示关
1	0			1	—	—	—		显示开

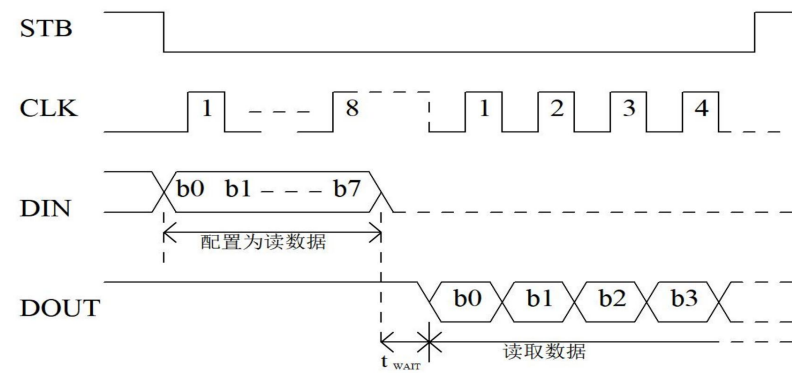
5. 4、串行数据传输格式

读取和接收 1 个bit 都在时钟的上升沿操作。

5. 4. 1、写数据



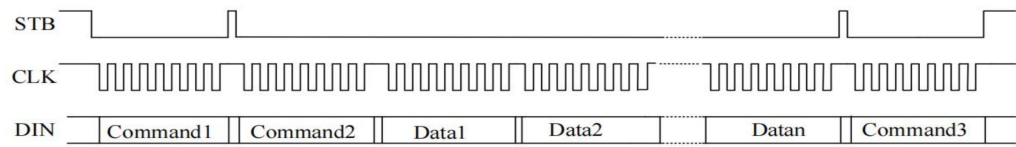
5. 4. 2、读数据



注：读取数据时，从串行时钟CLK的第8个上升沿开始设置指令到CLK下降沿读数据之间需要一个等待时间 t_{WAIT}（最小1us）。

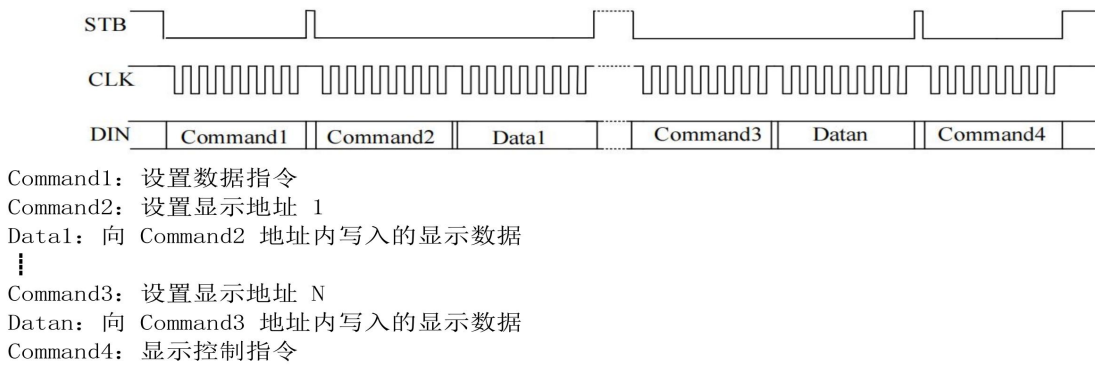
5. 5、应用时串行数据的传输

5. 5. 1、地址增加模式通信时序

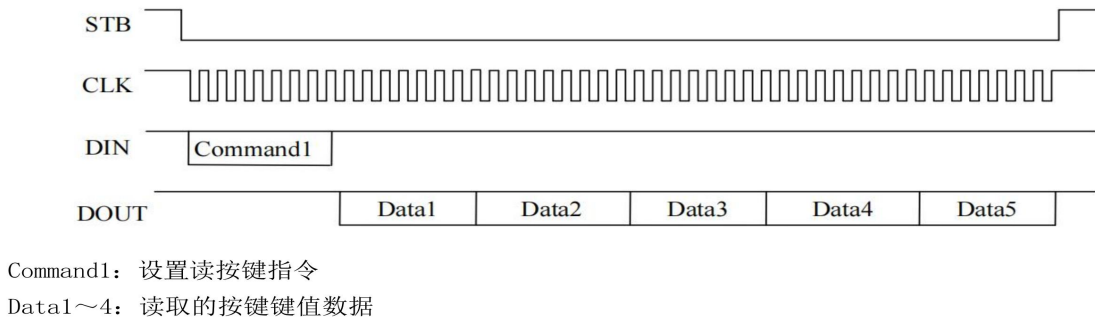


Command1：设置数据指令
Command2：设置显示地址
Data1~Datan：传输显示数据
Command3：显示控制指令

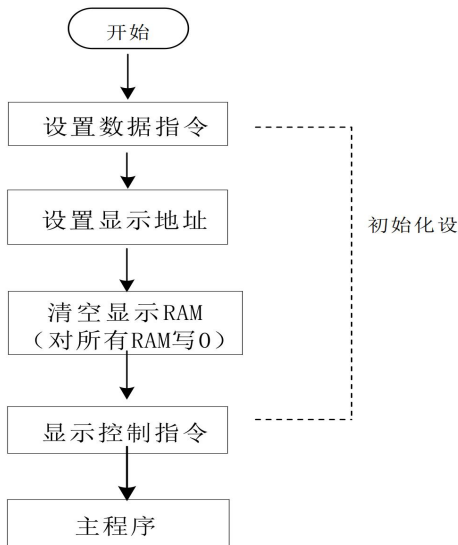
5. 5. 2、固定地址模式通信时序



5. 5. 3、读取按键键值时序

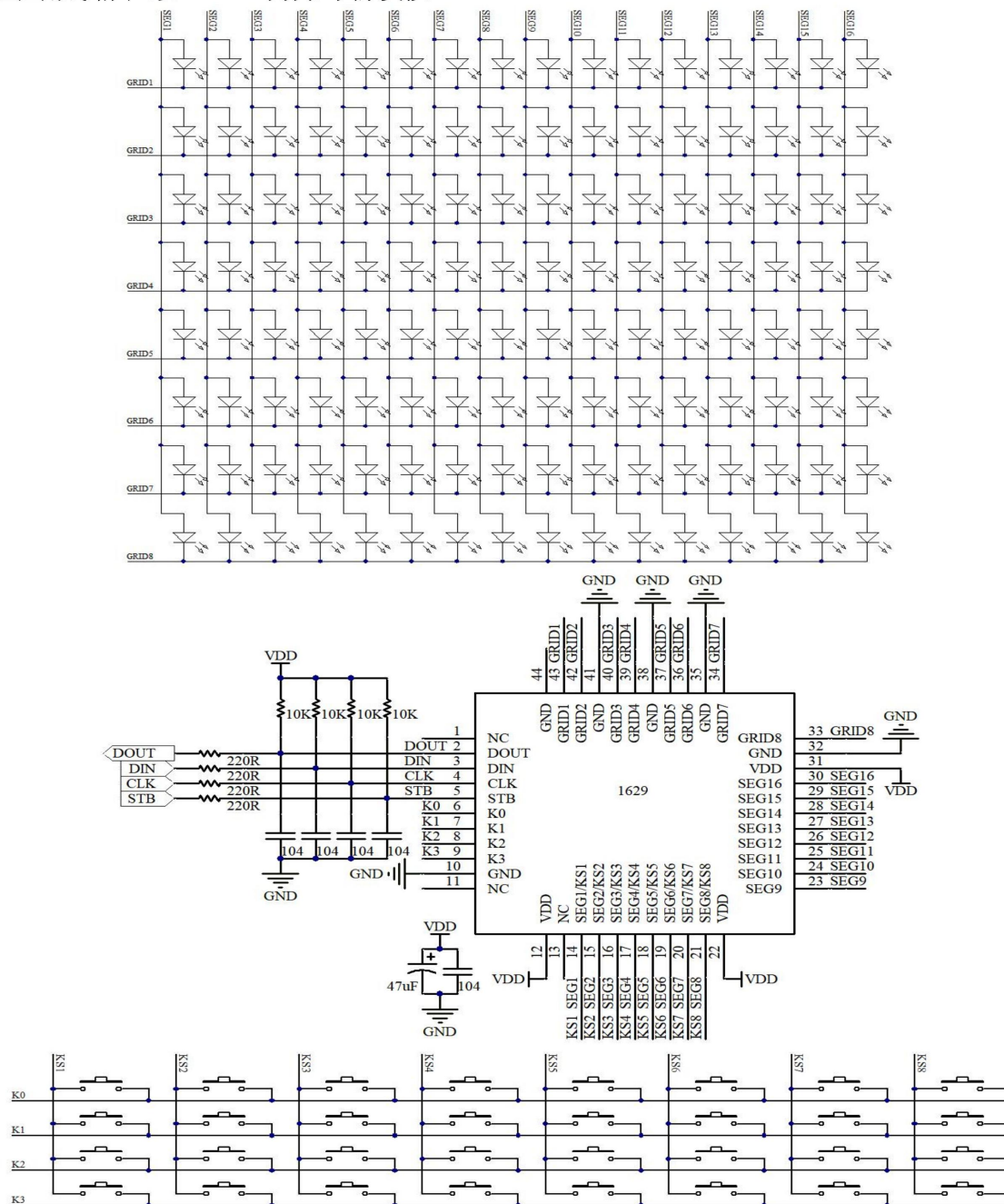


5. 6、初始化流程图



- 注:
- 1、数据指令用来选择是对RAM区写显示数据（分为固定地址和地址自加两种）还是读取按键键值。
 - 2、IC在上电时显示RAM内容不固定，为了防止用户先开显示时出现乱显。建议先对RAM进行清空后再开启显示。

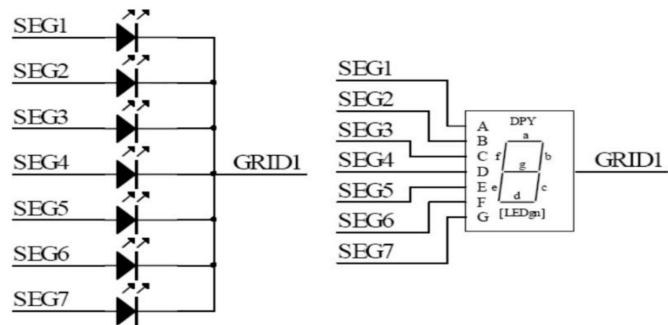
6、典型应用线路图（以HTM1629F为例，其余类似）



注:

- 1、VDD 与GND 之间的滤波电容（104、47uF）应靠近驱动IC，并且47uF建议使用电解电容以加强滤波效果。
- 2、为了提高电路的抗干扰能力，通讯端口建议按照上图连接，具体的参数值可根据实际需要调整。

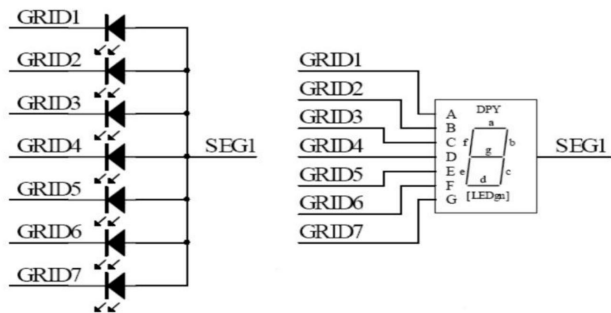
6. 1、驱动共阴数码管



如图所示，如果让该数码管显示“0”，那么在GRID1为低电平时SEG1、SEG2、SEG3、SEG4、SEG5、SEG6为高电平，SEG7为低电平，只需在00H 地址单元里面写数据3FH就可以让数码管显示“0”。

SEG8	SEG7	SEG6	SEG5	SEG4	SEG3	SEG2	SEG1	地址
B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
0	0	1	1	1	1	1	1	00H

6. 2、驱动共阳数码管



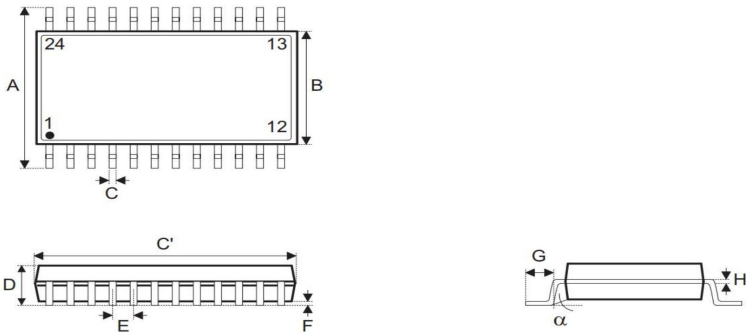
如图所示，如果让该数码管显示“0”，那么在GRID1、GRID2、GRID3、GRID4、GRID5、GRID6 为低电平时SEG1为高电平，在GRID7为低电平时SEG1为低电平。

SEG8	SEG7	SEG6	SEG5	SEG4	SEG3	SEG2	SEG1	地址
B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
0	0	0	0	0	0	0	1	00H
0	0	0	0	0	0	0	1	02H
0	0	0	0	0	0	0	1	04H
0	0	0	0	0	0	0	1	06H
0	0	0	0	0	0	0	1	08H
0	0	0	0	0	0	0	1	0AH
0	0	0	0	0	0	0	0	0CH

注：SEGn为P管开漏输出，GRIDn为N管开漏输出，在使用时候，SEGn只能接LED的阳极，GRIDn只能接LED的阴极，不可反接。

7、封装尺寸与外形图

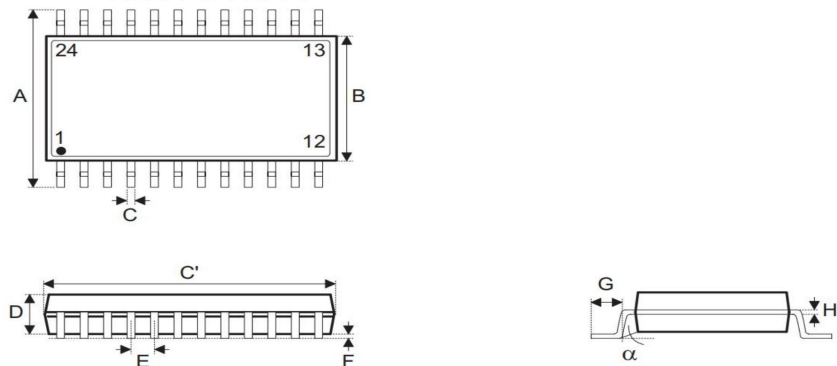
7.1 、SOP24（300mil）外形图与封装尺寸



符号	尺寸（单位： inch）		
	最小值	典型值	最大值
A	—	0.406 BSC	—
B	—	0.295 BSC	—
C	0.012	—	0.020
C'	—	0.606 BSC	—
D	—	—	0.104
E	—	0.050 BSC	—
F	0.004	—	0.012
G	0.016	—	0.050
H	0.008	—	0.013
α	0°	—	8°

符号	尺寸（单位： mm）		
	最小值	典型值	最大值
A	—	10.30 BSC	—
B	—	7.5 BSC	—
C	0.31	—	0.51
C'	—	15.4 BSC	—
D	—	—	2.65
E	—	1.27 BSC	—
F	0.10	—	0.30
G	0.40	—	1.27
H	0.20	—	0.33
α	0°	—	8°

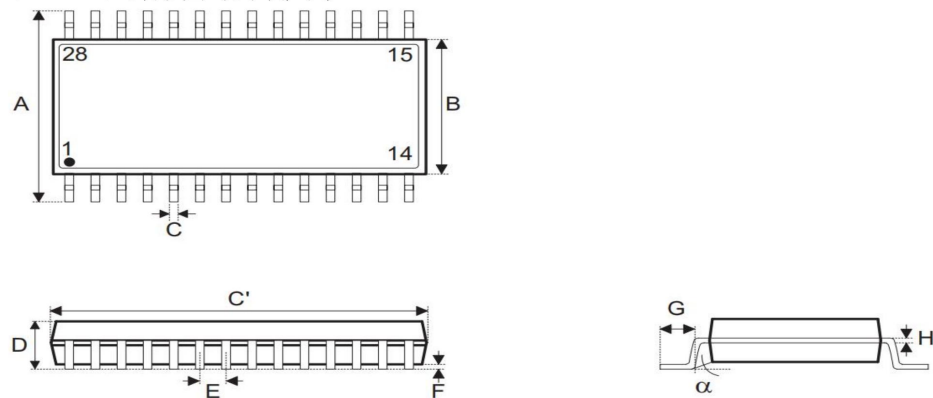
7.2、SSOP24 (150mil) 外形图与封装尺寸



符号	尺寸（单位：inch）		
	最小值	典型值	最大值
A	—	0.236 BSC	—
B	—	0.154 BSC	—
C	0.008	—	0.012
C'	—	0.341 BSC	—
D	—	—	0.069
E	—	0.025 BSC	—
F	0.004	—	0.010
G	0.016	—	0.050
H	0.004	—	0.010
α	0°	—	8°

符号	尺寸（单位：mm）		
	最小值	典型值	最大值
A	—	6.00 BSC	—
B	—	3.90 BSC	—
C	0.20	—	0.30
C'	—	8.66 BSC	—
D	—	—	1.75
E	—	0.635 BSC	—
F	0.10	—	0.25
G	0.40	—	1.27
H	0.10	—	0.25
α	0°	—	8°

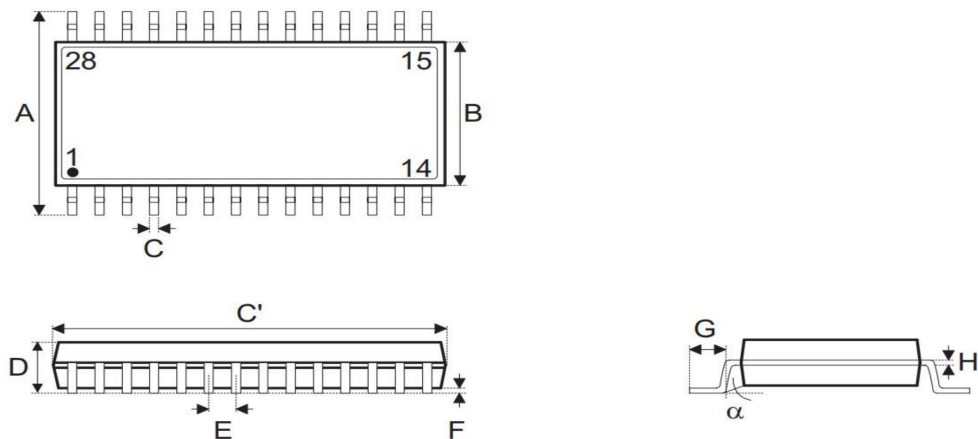
7.3、SOP28（300mil）外形图与封装尺寸



符号	尺寸（单位：inch）		
	最小值	典型值	最大值
A	—	0.406 BSC	—
B	—	0.295 BSC	—
C	0.012	—	0.020
C'	—	0.705 BSC	—
D	—	—	0.104
E	—	0.050 BSC	—
F	0.004	—	0.012
G	0.016	—	0.050
H	0.008	—	0.013
α	0°	—	8°

符号	尺寸（单位：mm）		
	最小值	典型值	最大值
A	—	10.30 BSC	—
B	—	7.5 BSC	—
C	0.31	—	0.51
C'	—	17.9 BSC	—
D	—	—	2.65
E	—	1.27 BSC	—
F	0.10	—	0.30
G	0.40	—	1.27
H	0.20	—	0.33
α	0°	—	8°

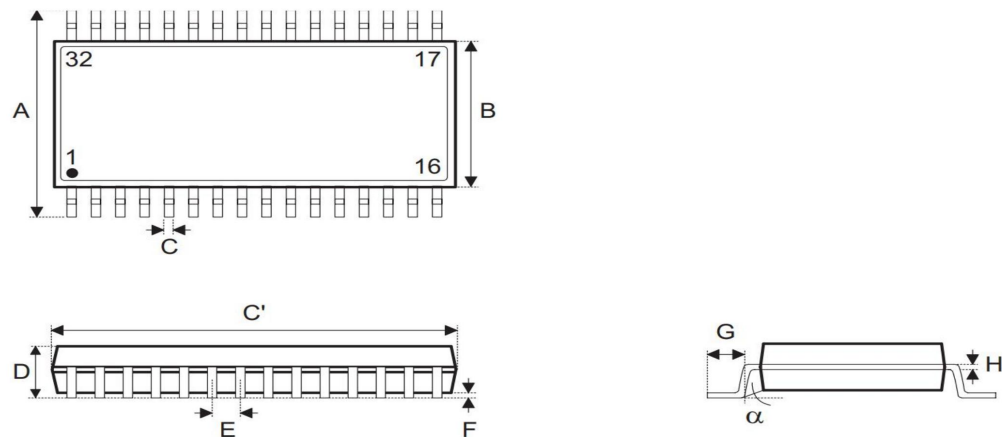
7.4、SSOP28（150mil）外形图与封装尺寸



符号	尺寸（单位：inch）		
	最小值	典型值	最大值
A	—	0.236 BSC	—
B	—	0.154 BSC	—
C	0.008	—	0.012
C'	—	0.390 BSC	—
D	—	—	0.069
E	—	0.025 BSC	—
F	0.004	—	0.010
G	0.016	—	0.050
H	0.004	—	0.010
α	0°	—	8°

符号	尺寸（单位：mm）		
	最小值	典型值	最大值
A	—	6.00 BSC	—
B	—	3.90 BSC	—
C	0.20	—	0.30
C'	—	9.90 BSC	—
D	—	—	1.75
E	—	0.635 BSC	—
F	0.10	—	0.25
G	0.40	—	1.27
H	0.10	—	0.25
α	0°	—	8°

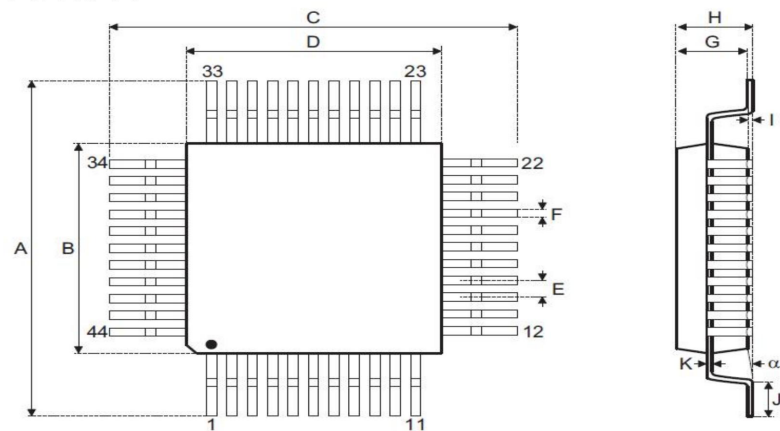
7.5 、SOP32 外形图与封装尺寸



符号	尺寸（单位：inch）		
	最小值	典型值	最大值
A	—	0.406 BSC	—
B	—	0.295 BSC	—
C	0.014	—	0.020
C'	0.799	—	0.815
D	0.100	—	0.120
E	—	0.050 BSC	—
F	0.004	—	0.014
G	0.016	—	0.050
H	0.008	—	0.013
α	0°	—	8°

符号	尺寸（单位：mm）		
	最小值	典型值	最大值
A	—	10.30 BSC	—
B	—	7.5 BSC	—
C	0.35	—	0.50
C'	20.30	—	20.70
D	2.54	—	3.05
E	—	1.27 BSC	—
F	0.10	—	0.35
G	0.40	—	1.27
H	0.14	—	0.32
α	0°	—	8°

7.6 、LQFP44 外形图与封装尺寸



符号	尺寸（单位：inch）		
	最小值	典型值	最大值
A	—	0.472 BSC	—
B	—	0.394 BSC	—
C	—	0.472 BSC	—
D	—	0.394 BSC	—
E	—	0.032 BSC	—
F	0.012	0.015	0.018
G	0.053	0.055	0.057
H	—	—	0.063
I	0.002	—	0.006
J	0.018	0.024	0.030
K	0.004	—	0.008
α	0°	—	7°

符号	尺寸（单位：mm）		
	最小值	典型值	最大值
A	—	12.00 BSC	—
B	—	10.00 BSC	—
C	—	12.00 BSC	—
D	—	10.00 BSC	—
E	—	0.80 BSC	—
F	0.30	0.37	0.45
G	1.35	1.4	1.45
H	—	—	1.60
I	0.05	—	0.15
J	0.45	0.60	0.75
K	0.09	—	0.20
α	0°	—	7°